

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2016-011

债券代码：122074

债券简称：11 士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司 投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据杭州士兰微电子股份有限公司于 2016 年 2 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于与国家集成电路产业投资基金股份有限公司共同投资建设 8 英寸芯片生产线的议案》，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）、杭州集华投资有限公司（以下简称“集华投资”）、杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称“士兰集昕”）与国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）于 2016 年 3 月 18 日在中国北京共同签署了《投资协议》（详见公司于 2016 年 3 月 22 日发布的编号为临 2016-009 号公告）。

根据《投资协议》，各方于 2016 年 3 月 31 日完成了第一轮增资：本公司和大基金分别向集华投资缴纳了全部出资款 2 亿元人民币，合计增资 4 亿元人民币。目前，集华投资已办理完成工商变更登记手续，并取得了杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局颁发的新营业执照，基本情况如下：

名称：杭州集华投资有限公司

类型：有限责任公司

住所：杭州市西湖区黄姑山路 4 号 9 号楼 1 楼

法定代表人：陈向东

注册资本：肆亿壹仟万元整

成立日期：2015 年 12 月 04 日

营业期限：2015 年 12 月 04 日至 2035 年 12 月 03 日止

经营范围：服务：实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据《投资协议》，各方于 2016 年 4 月 5 日完成了第二轮增资：集华投资和大基金分别向士兰集昕缴纳了全部出资款 4 亿元人民币，合计增资 8 亿元人民币。目前，士兰集昕已办理完成工商变更登记手续，并取得了杭州市市场监督管理局颁发的新营业执照，基本情况如下：

名称：杭州士兰集昕微电子有限公司

类型：有限责任公司

住所：杭州经济技术开发区 10 号大街（东）308 号 13 幢

法定代表人：陈向东

注册资本：捌亿贰仟万元整

成立日期：2015 年 11 月 04 日

营业期限：2015 年 11 月 04 日至长期

经营范围：生产、销售：8 英寸集成电路芯片（经向环保部门排污申报后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 7 日